华夏基金管理有限公司关于 华夏中证半导体材料设备主题交易型 开放式指数证券投资基金 上市交易公告书提示性公告

本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

读与任家还或里人遗嘱,并为其内容的具实住、准确性和无整性争迫于加及建市责任。 华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金(基金简称: 华夏中证半导体材料设备主题ETF,场内简称:半导材料,扩位简称:半导体材料 ETF,交易代码:562590)将于2023年10月18日在上海证券交易所上市,上市交 易公告书全文于2023年10月13日在本公司网站(www.ChinaAMC.com)和中国证 监会基金电子披露网站(http://leid.esrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑 回面按打水分司安贴由话(400~818~6666)次询

特此公告

华夏基金管理有限公司 二〇二三年十月十三日